

技術コース対象 現場実習型インターンシップ

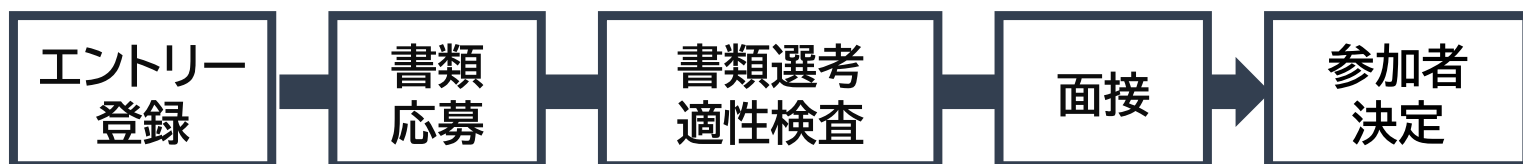
募集要項

募集要項

対象	全学部全学科
実施方法	対面実施
実施日数	5日間～2週間 ※テーマにより異なります
実施場所	京都/滋賀/神奈川/東京/鹿児島/広島/富山/長野/山形/福島 ※テーマにより異なります
実施 プロダクト	複数部門にて実施します。ご自身の興味のあるプロダクトのテーマにご応募ください。開催部門やテーマなど、詳細は一覧よりご確認ください。
待遇	交通費: 自宅または宿泊施設から職場までの交通費を弊社規定に基づき支給 ※遠方者の自宅から宿泊施設までの交通費の支給あり 食費補助: 実習中の食費相当分の補助を弊社規定により支給 宿泊先: 遠方者は弊社規定により宿泊場所を用意
その他	設計、開発、製造技術から生産技術、DX推進、知的財産業務まで、多角化経営を行う京セラならではの技術テーマをご用意しています！！

募集テーマの一覧は別紙にてご確認ください！

応募の流れ



応募締切

6月16日(日)23:59まで

KYOCERA SUMMER INTERNSHIP 2026「現場実習型インターンシップ募集テーマ一覧」

設計、開発、製造技術から生産技術、DX推進、知的財産業務まで、多角化経営を行う京セラならではの技術テーマをご用意しています。

基本情報					技術			専攻							学校区分	
No.	プロダクト名	テーマ名	実習拠点	実習日程	学べる／使える技術分野①	学べる／使える技術分野②	学べる／使える技術分野③	電気電子	機械	化学材料	物理	情報・通信	不問	その他	学部	修士
1	ファインセラミック部品	セラミック膜の試作・評価	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	薄膜成膜技術	材料特性評価技術						●		●	●
2	ファインセラミック部品	セラミック部品の試作・評価	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月23日(金)	材料特性評価技術	無機材料技術			●	●					●	●
3	ファインセラミック部品	セラミック部品の試作・評価	滋賀東近江工場	9月2日(月)～9月6日(金)	材料特性評価技術	無機材料技術			●	●					●	●
4	ファインセラミック部品	3D-CADでのモデリング及びFEM解析	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月23日(金)	機械・機構設計技術	シミュレーション(計算科学)			●						●	●
5	ファインセラミック部品	3D-CADでのモデリング及びFEM解析	滋賀東近江工場	9月2日(月)～9月6日(金)	機械・機構設計技術	シミュレーション(計算科学)			●						●	●
6	ファインセラミック部品	モノづくりのFA・DX推進業務実習	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術	制御工学技術	画像認識／画像処理技術	●	●						●	●
7	ファインセラミック部品	セラミック焼成工程におけるシミュレーション活用	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	シミュレーション(計算科学)	分析・評価技術	セラミック製造プロセス技術						●		●	●
8	ファインセラミック部品	セラミック材料のプロセス評価	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	応用化学技術	材料特性評価技術						●		●	●
9	ファインセラミック部品	セラミック材料のプロセス評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	応用化学技術	材料特性評価技術						●		●	●
10	ファインセラミック部品	セラミック製造プロセスの開発	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	材料特性評価技術							●		●	●
11	ファインセラミック部品	セラミック部品の試作・評価	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月23日(金)	材料特性評価技術	無機材料技術			●	●					●	●
12	ファインセラミック部品	セラミック部品の試作・評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月6日(金)	材料特性評価技術	無機材料技術			●	●					●	●
13	ファインセラミック部品	部品設計及び3Dプリンタでの部品製作	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月23日(金)	機械・機構設計技術	機械加工技術			●						●	●
14	ファインセラミック部品	部品設計及び3Dプリンタでの部品製作	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月6日(金)	機械・機構設計技術	機械加工技術			●						●	●
15	ファインセラミック部品	セラミック原料製造におけるシミュレーション活用	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	シミュレーション(計算科学)	セラミック製造プロセス技術	機械・機構設計技術						●		●	●
16	車載・機能性セラミック部品	SOFC(固体酸化物形燃料電池)用セルの試作・評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	電気化学技術	化学工学技術	●		●				●	●	●
17	車載・機能性セラミック部品	Si3N4系セラミックヒーターの試作・評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	電気特性評価技術	材料特性評価技術	●	●	●	●				●	●
18	車載・機能性セラミック部品	半導体製造装置用セラミック部品(静電チャック)の評価・プロセス改善	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術		●	●						●	●
19	車載・機能性セラミック部品	圧電積層セラミック部品の試作・評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	その他			●	●				●	●
20	車載・機能性セラミック部品	半導体製造装置用セラミック部品(静電チャック)の試作・評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	無機材料技術	分析・評価技術	●	●	●		●			●	●
21	車載・機能性セラミック部品	半導体製造装置用セラミック部品(静電チャック)のプロセス改善	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	無機材料技術	電気特性評価技術				●					●	●
22	車載・機能性セラミック部品	SOFC(固体酸化物形燃料電池)用セル・スタックの評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電気化学技術	材料特性評価技術	分析・評価技術			●	●				●	●
23	車載・機能性セラミック部品	半導体製造装置用SiC系セラミックヒーターの試作・評価	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	分析・評価技術	セラミック製造プロセス技術		●	●		●				●	●
24	車載・機能性セラミック部品	M5stackによるデータ収集およびBIツールを用いたデータ解析とデータの見える化	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	ソフトウェア／プログラミング技術	情報システム関連	情報通信技術	●	●	●	●	●			●	●
25	アドバンスツール	切削工具の新製品開発	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械加工技術	金属加工技術	シミュレーション(計算科学)		●				●		●	●
26	アドバンスツール	切削工具の性能評価技術	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	金属加工技術	分析・評価技術	シミュレーション(計算科学)						●		●	●
27	アドバンスツール	切削工具用材料の開発・評価	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	金属加工技術	材料特性評価技術		●	●					●	●
28	アドバンスツール	切削工具の新製品試作・評価	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	金属材料技術	材料特性評価技術	シミュレーション(計算科学)						●		●	●
29	アドバンスツール	CVDコーティング材料の開発	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	薄膜成膜技術	分析・評価技術	機械加工技術		●	●	●				●	●
30	アドバンスツール	切削工具の性能評価	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	薄膜成膜技術	分析・評価技術	材料特性評価技術		●	●	●				●	●
31	アドバンスツール	切削工具の性能評価技術	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	金属加工技術	分析・評価技術	シミュレーション(計算科学)						●		●	●
32	パワーツール	ブラシレスモータ用制御回路開発	京セラインダストリアルツールズ(株)本社	9月2日(月)～9月13日(金)	パワーエレクトロニクス技術	制御工学技術	電子回路技術	●	●			●			●	●
33	パワーツール	電動工具の商品開発	京セラインダストリアルツールズ(株)本社	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	機械加工技術	振動／熱／流体関連技術	●	●		●	●			●	●
34	半導体用セラミックパッケージ	通信用セラミックパッケージの設計・解析・評価	滋賀東近江工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電気特性評価技術	高周波回路技術	材料特性評価技術	●	●	●					●	●
35	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージ生産工程におけるデータ収集分析の自動化	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	ソフトウェア／プログラミング技術	情報システム関連						●		●	●
36	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージの試作・評価	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	無機材料技術					●			●	●
37	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージの生産設備についての実習	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	無機材料技術	●	●			●			●	●
38	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージの品質改善	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	無機材料技術					●			●	●
39	半導体用セラミックパッケージ	イメージセンサ用パッケージの設計と電気特性・機械特性シミュレーション	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電子回路技術	高周波回路技術	シミュレーション(計算科学)	●	●		●				●	●

KYOCERA SUMMER INTERNSHIP 2026 「現場実習型インターンシップ募集テーマ一覧」

設計、開発、製造技術から生産技術、DX推進、知的財産業務まで、多角化経営を行う京セラならではの技術テーマをご用意しています。

基本情報					技術			専攻							学校区分	
No.	プロダクト名	テーマ名	実習拠点	実習日程	学べる／使える技術分野①	学べる／使える技術分野②	学べる／使える技術分野③	電気電子	機械	化学材料	物理	情報・通信	不問	その他	学部	修士
40	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージの生産技術実習	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	画像認識／画像処理技術	分析・評価技術							●		●	●
41	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージの品質管理	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	分析・評価技術	セラミック製造プロセス技術	材料特性評価技術						●		●	●
42	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージ生産管理システムの開発	鹿児島川内工場	9月2日(月)～9月13日(金)	情報システム関連	ソフトウェア／プログラミング技術							●		●	●
43	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージの製造プロセス実習・評価・開発	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	材料特性評価技術	無機材料技術	●		●	●				●	●
44	半導体用セラミックパッケージ	新規めっき技術の評価・解析	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電気化学技術	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	●		●	●				●	●
45	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージ生産設備のシーケンス制御実習	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術			●	●						●	●
46	半導体用セラミックパッケージ	光学モジュールの実装評価	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	分析・評価技術	光学設計技術	電気特性評価技術	●			●			●	●	●
47	半導体用セラミックパッケージ	セラミックパッケージ製造ラインのDXシステム開発	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	ソフトウェア／プログラミング技術	ディープラーニング・データサイエンス							●		●	●
48	ケミカル材料	半導体用樹脂材料の開発	福島郡山工場	8月19日(月)～8月30日(金)	有機材料技術	応用化学技術	材料特性評価技術			●	●					●
49	ケミカル材料	半導体用樹脂材料の開発	福島郡山工場	9月2日(月)～9月13日(金)	有機材料技術	応用化学技術	材料特性評価技術			●						●
50	半導体用有機パッケージ	プリント回路基板の電気特性シミュレーション	東京事業所	9月2日(月)～9月13日(金)	電子回路技術	シミュレーション(計算科学)	シミュレーション(計算科学)	●							●	●
51	半導体用有機パッケージ	プリント回路基板の回路設計とパターン設計	東京事業所	9月2日(月)～9月13日(金)	電子回路技術	電子回路技術	電子回路技術	●							●	●
52	半導体用有機パッケージ	車載用ボードの試作・解析	富山人善工場	8月19日(月)～8月30日(金)	有機材料技術	無機材料技術	電気回路技術	●		●					●	●
53	半導体用有機パッケージ	半導体用有機パッケージの新規製品導入	京都綾部工場	8月19日(月)～8月30日(金)	有機材料技術	電子回路技術	高周波回路技術	●		●					●	●
54	半導体用有機パッケージ	有機パッケージの設計・加工・評価解析技術の理解と改善企画	鹿児島川内工場	8月19日(月)～8月30日(金)	微細加工技術	有機材料技術	分析・評価技術	●	●	●	●				●	●
55	電子部品(コンデンサ)	コンデンサ品質改善の試作・評価	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	材料特性評価技術	●		●	●				●	●
56	電子部品(コンデンサ)	最先端コンデンサの試作・評価	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	分析・評価技術	材料特性評価技術	●		●	●				●	●
57	電子部品(コンデンサ)	誘電体材料の品質改善	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	無機材料技術	有機材料技術	材料特性評価技術	●		●	●				●	●
58	電子部品(コンデンサ)	生産ライン構築における制御プログラミングとAGVティーチングの習得	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	制御工学技術	ソフトウェア／プログラミング技術	●	●						●	●
59	電子部品(コンデンサ)	コンデンサの製品解析を通じた品質改善	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	分析・評価技術	セラミック製造プロセス技術	材料特性評価技術	●		●	●				●	●
60	電子部品(高周波デバイス)	水晶製品の試作・評価	山形東根工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電気特性評価技術			●							●	●
61	電子部品(高周波デバイス)	SAWウエハプロセスの試作・評価	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	薄膜成膜技術	分析・評価技術	電気特性評価技術	●		●		●			●	●
62	電子部品(高周波デバイス)	水晶製品の試作・評価	滋賀東近江工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電気特性評価技術			●							●	●
63	電子部品(高周波デバイス)	SAWアセンブルプロセスの試作・評価	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	電気特性評価技術	画像認識／画像処理技術	ソフトウェア／プログラミング技術	●				●			●	●
64	電子部品(高周波デバイス)	SAWデバイスの製品評価	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	電気特性評価技術	高周波回路技術	信頼性工学技術(統計)	●				●			●	●
65	電子部品(高周波デバイス)	SAWデバイス製造装置の生産性改善	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術	ソフトウェア／プログラミング技術	画像認識／画像処理技術		●			●			●	●
66	電子部品(高周波デバイス)	SAWデバイスの設計・評価	けいはんなリサーチセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	高周波回路技術	シミュレーション(計算科学)	電気特性評価技術	●			●				●	●
67	電子部品(高周波デバイス)	Si-MEMSの試作・評価	けいはんなリサーチセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	シミュレーション(計算科学)			●							●	●
68	ディスプレイ	液晶ディスプレイ(LCD)の電気特性評価	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	電気回路技術	電気特性評価技術		●							●	●
69	デジタルプリンティングコンポーネンツ	LED関連デバイスの構造設計	滋賀東近江工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術	振動／熱／流体関連技術	シミュレーション(計算科学)		●	●	●				●	●
70	デジタルプリンティングコンポーネンツ	圧電材料の試作・評価	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	応用化学技術	材料特性評価技術			●					●	●
71	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットヘッド用圧電アクチュエータの製造プロセス改善	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	無機材料技術	材料特性評価技術	分析・評価技術	●	●	●	●				●	●
72	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットヘッドのインクの吐出挙動の解析	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	振動／熱／流体関連技術							●		●	●
73	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットヘッドの製品評価	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術	振動／熱／流体関連技術	シミュレーション(計算科学)		●						●	●
74	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットエンジンの評価	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	制御工学技術		●	●		●	●			●	●
75	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットヘッドの製品設計	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術	電気回路技術	ソフトウェア／プログラミング技術	●	●						●	●
76	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットの構造設計と評価	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	振動／熱／流体関連技術	分析・評価技術	シミュレーション(計算科学)		●		●	●			●	●
77	デジタルプリンティングコンポーネンツ	圧電アクチュエータ自動化設備の立上評価	鹿児島島分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	ソフトウェア／プログラミング技術	画像認識／画像処理技術	制御工学技術						●		●	●
78	デジタルプリンティングコンポーネンツ	インクジェットヘッド自動化設備の立上評価	鹿児島島分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	ソフトウェア／プログラミング技術	画像認識／画像処理技術	制御工学技術						●		●	●

KYOCERA SUMMER INTERNSHIP 2026「現場実習型インターンシップ募集テーマ一覧」

設計、開発、製造技術から生産技術、DX推進、知的財産業務まで、多角化経営を行う京セラならではの技術テーマをご用意しています。

基本情報					技術			専攻							学校区分	
No.	プロダクト名	テーマ名	実習拠点	実習日程	学べる／使える技術分野①	学べる／使える技術分野②	学べる／使える技術分野③	電気電子	機械	化学材料	物理	情報・通信	不問	その他	学部	修士
79	デジタルプリンティングコンポーネント	発明創出・特許権利範囲の検討	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	特許／知的財産管理技術								●		●	●
80	デジタルプリンティングコンポーネント	サーマルプリントヘッドの製品設計	鹿児島単人工場	8月19日(月)～8月30日(金)	電気回路技術	電子回路技術	電気特性評価技術	●			●				●	●
81	デジタルプリンティングコンポーネント	薄膜サーマルヘッドの特性評価及び薄膜自体の物性・特性評価	鹿児島単人工場	8月19日(月)～8月30日(金)	分析・評価技術	材料特性評価技術	薄膜成膜技術	●		●	●				●	●
82	エネルギーデバイス/エネルギーシステム	太陽光発電・蓄電ハイブリッド型システムの開発	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	パワーエレクトロニクス技術	電気回路技術	情報通信技術	●	●			●			●	●
83	メディカル	金属積層造形機(金属3Dプリンター)の設備導入	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	金属加工技術	金属材料技術	分析・評価技術		●	●					●	●
84	情報システム(コーポレートIT)	デジタル活用による業務改革	滋賀野洲工場・京都本社	9月2日(月)～9月13日(金)	ソフトウェア/プログラミング技術	ディープラーニング・データサイエンス	情報システム関連	●	●			●		●	●	●
85	情報システム(ものづくりソリューション)	DXを活用した製品設計システム開発	みなとみらいリサーチセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	ソフトウェア/プログラミング技術	アルゴリズム	情報システム関連					●	●		●	●
86	情報システム(ものづくりソリューション)	製造ラインのDXシステム開発	鹿児島園分工場	9月2日(月)～9月13日(金)	ソフトウェア/プログラミング技術	情報システム関連						●	●		●	●
87	情報システム(ものづくりソリューション)	DXを活用した革新的営業業務の創出	京都本社	8月19日(月)～8月30日(金)	ソフトウェア/プログラミング技術	情報システム関連							●		●	●
88	情報システム(ものづくりソリューション)	IoTによるデータ収集/分析	鹿児島園分工場	8月19日(月)～8月30日(金)	ディープラーニング・データサイエンス	ソフトウェア/プログラミング技術	情報通信技術	●				●			●	●
89	情報システム(ものづくりソリューション)	社内SEとしての事業部の業務改善	鹿児島単人工場	8月19日(月)～8月30日(金)	情報システム関連	ソフトウェア/プログラミング技術						●			●	●
90	生産技術開発・精機	生産設備の設計・製作	長野岡谷工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術	ソフトウェア/プログラミング技術	制御工学技術	●	●						●	●
91	生産技術開発・精機	セラミックスの製造工程における材料プロセス技術の開発	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	セラミック製造プロセス技術	応用化学技術	化学工学技術			●	●				●	●
92	生産技術開発・精機	薄膜特性評価・条件出し	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	薄膜成膜技術	微細加工技術	高周波回路技術	●	●		●				●	●
93	生産技術開発・精機	自動化設備の設計	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	機械・機構設計技術				●						●	●
94	生産技術開発・精機	サーボモーターの制御プログラミング	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	ソフトウェア/プログラミング技術	制御工学技術	●	●						●	●
95	生産技術開発・精機	生産設備の設計	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	機械・機構設計技術	制御工学技術	●	●						●	●
96	生産技術開発・精機	画像処理を用いた欠陥検査	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	画像認識/画像処理技術	アルゴリズム		●	●		●	●			●	●
97	生産技術開発・精機	画像処理を用いた検査自動化の検討	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	画像認識/画像処理技術	ソフトウェア/プログラミング技術	アルゴリズム	●				●			●	●
98	生産技術開発・精機	生産ライン分析・改善提案	滋賀野洲工場	9月2日(月)～9月13日(金)	その他										●	●
99	生産技術開発・精機	ロボットシステムにおけるプログラミングとティーチング実習	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	ソフトウェア/プログラミング技術			●				●			●	●
100	生産技術開発・精機	工場におけるIoTシステムの構築	滋賀野洲工場	8月19日(月)～8月30日(金)	ソフトウェア/プログラミング技術	情報システム関連		●				●			●	●
101	生産技術開発・精機	DXによるプロセスの見える化	きりしまR&Dセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	ソフトウェア/プログラミング技術		●	●	●	●	●			●	●
102	生産技術開発・精機	各種セラミック製品の基盤プロセスの試作・評価	きりしまR&Dセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	セラミック製造プロセス技術	応用化学技術	分析・評価技術			●	●				●	●
103	生産技術開発・精機	設備・ロボット周辺部品の設計・加工・組立・評価	きりしまR&Dセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	シミュレーション(計算科学)			●						●	●
104	生産技術開発・精機	生産設備の製作	きりしまR&Dセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	機械・機構設計技術	ソフトウェア/プログラミング技術	制御工学技術	●	●						●	●
105	生産技術開発・精機	生産ライン分析・改善提案	きりしまR&Dセンター	9月2日(月)～9月13日(金)	その他										●	●
106	特許・知的財産	知的財産の出願・権利化業務	みなとみらいリサーチセンター	9月2日(月)～9月11日(水)	特許／知的財産管理技術								●		●	●
107	特許・知的財産	知的財産の出願・権利化業務	京都本社	9月2日(月)～9月11日(水)	特許／知的財産管理技術								●		●	●